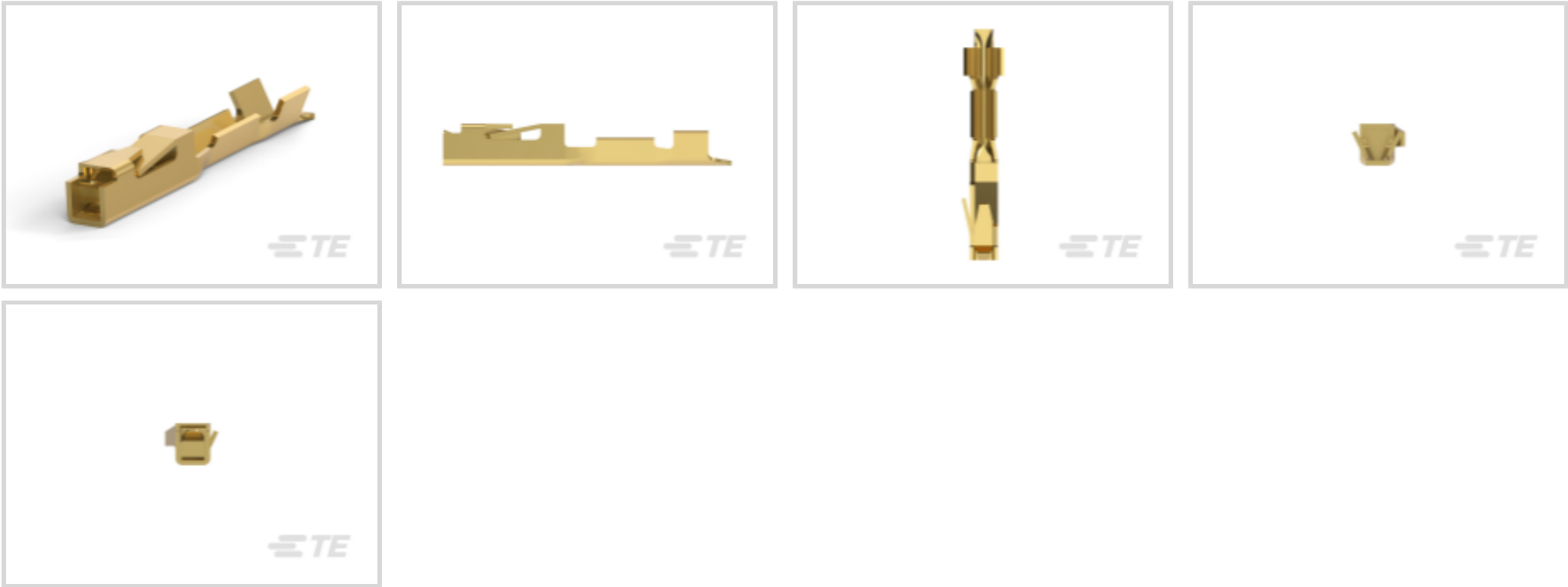




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

线径: .03 – .09 mm²

线缆端接方法: 压接

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
-------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A
端子接合区域电镀材料厚度	.8 μm[31.496 μin]
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

PCB 安装固定	不带
带导线绝缘	带有

尺寸



线径	.03 – .09 mm²
兼容的绝缘直径范围	.5 – 1.02 mm[.02 – .04 in]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	200
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

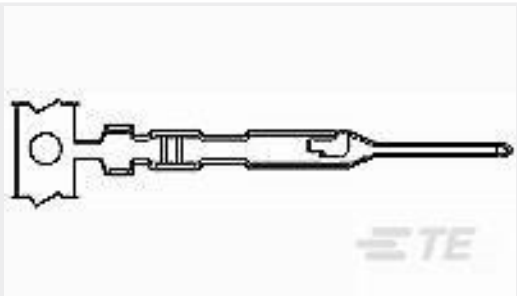
客户还购买了



TE 产品编号NB15994001
RT-375-1/8-X-SP



TE 产品编号103653-5
06 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH



TE 产品编号5-104505-4
MTE PIN 22-26 AWG PLTD



TE 产品编号1-175195-5
DYNAMIC D-3 REC CONT/M PRE-TIN



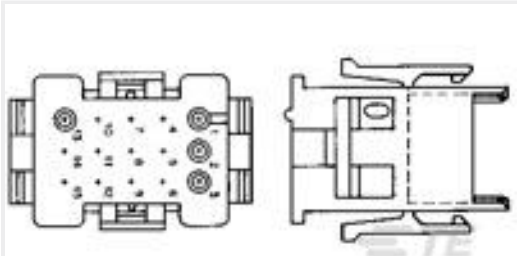
TE 产品编号207376-1
HSG,RECEPT 6 POSN,METRIMATE



TE 产品编号207377-1
HSG,PLUG 6 POSN,METRIMATE



TE 产品编号2-380937-0
MR SPLT GROMET .312 DIA BLK LF



TE 产品编号1-640514-0
20P MR II CAP HSG V0



TE 产品编号1445022-6
MICRO MNL RFECEPT HSG SINGLE R



TE 产品编号1658678-1
KIT,HDP-22,ENCLSUR,PLUG,SIZE 1

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_167042-1_M.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_167042-1_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_167042-1_M.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

